

SECTION C — CHIMIE; MÉTALLURGIE

C25 PROCÉDÉS ÉLECTROLYTIQUES OU ÉLECTROPHORÉTIQUES; APPAREILLAGES À CET EFFET

C25F PROCÉDÉS POUR LE TRAITEMENT D'OBJETS PAR ENLÈVEMENT ÉLECTROLYTIQUE DE MATIÈRE; APPAREILLAGES À CET EFFET (traitement de l'eau, des eaux résiduaires ou des eaux d'égout par des procédés électrochimiques C02F 1/46; protection anodique ou cathodique C23F) [2]

Note(s)

Dans la présente sous-classe, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée.

- | | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 1/00 | Nettoyage, dégraissage, décapage ou enlèvement de battitures par voie électrolytique [2] | 3/14 | • • localisée, c. à d. gravure [2] |
| 1/02 | • Décapage; Enlèvement de battitures [2] | 3/16 | • Polissage [2] |
| 1/04 | • • en solution [2] | 3/18 | • • des métaux légers [2] |
| 1/06 | • • • de fer ou d'acier [2] | 3/20 | • • • de l'aluminium [2] |
| 1/08 | • • • de métaux réfractaires [2] | 3/22 | • • des métaux lourds [2] |
| 1/10 | • • • d'actinides [2] | 3/24 | • • • du fer ou de l'acier [2] |
| 1/12 | • • dans des bains fondus [2] | 3/26 | • • • des métaux réfractaires [2] |
| 1/14 | • • • de fer ou d'acier [2] | 3/28 | • • • des actinides [2] |
| 1/16 | • • • de métaux réfractaires [2] | 3/30 | • • des matériaux semi-conducteurs [2] |
| 1/18 | • • • d'actinides [2] | | |
| 3/00 | Attaque de surface ou polissage électrolytique [2] | 5/00 | Enlèvement électrolytique de couches ou de revêtements métalliques [2] |
| 3/02 | • Attaque de surface [2] | | |
| 3/04 | • • des métaux légers [2] | 7/00 | Eléments de construction des cellules, ou leur assemblage, pour l'enlèvement électrolytique de matières d'objets (servant à la fois pour le revêtement et l'enlèvement électrolytiques C25D); Entretien ou conduite [2] |
| 3/06 | • • du fer ou de l'acier [2] | | |
| 3/08 | • • des métaux réfractaires [2] | | |
| 3/10 | • • des actinides [2] | 7/02 | • Régénération des bains [2] |
| 3/12 | • • des matériaux semi-conducteurs [2] | | |